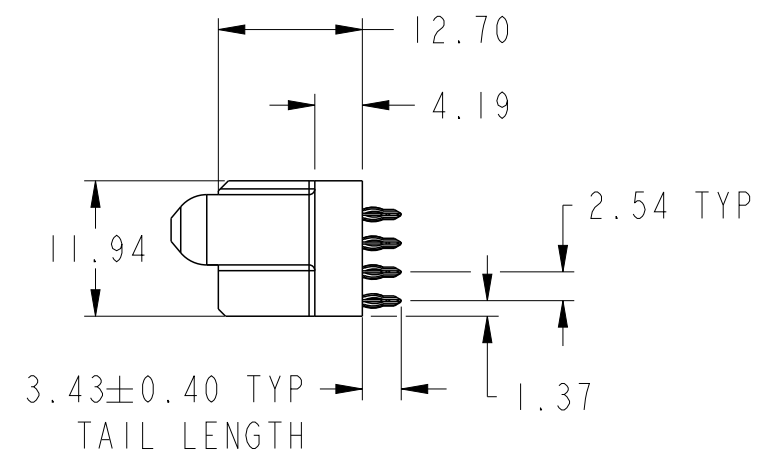
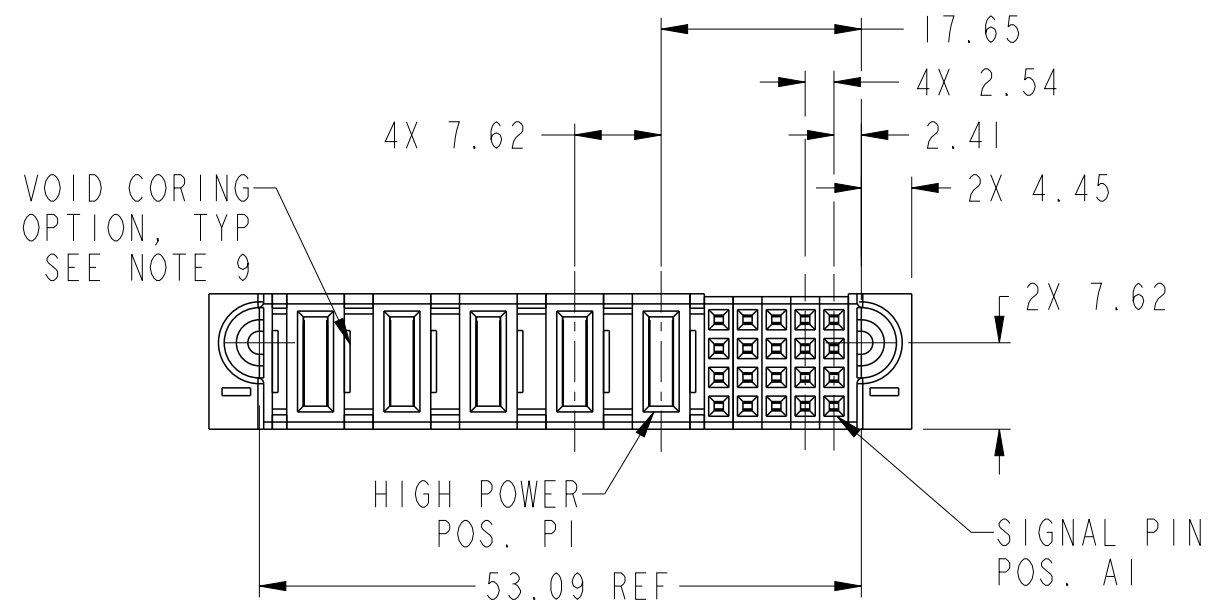
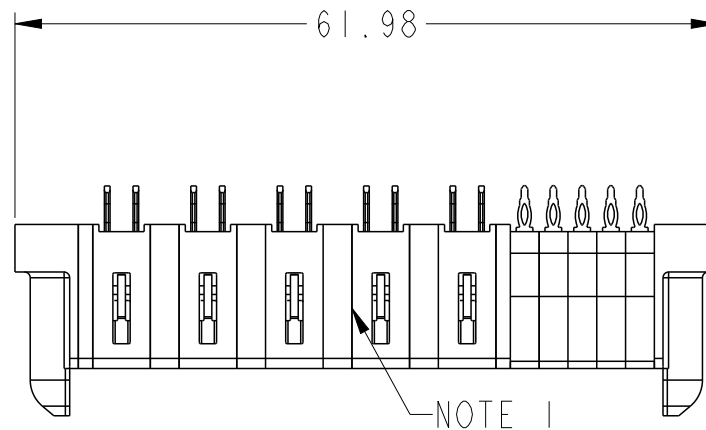
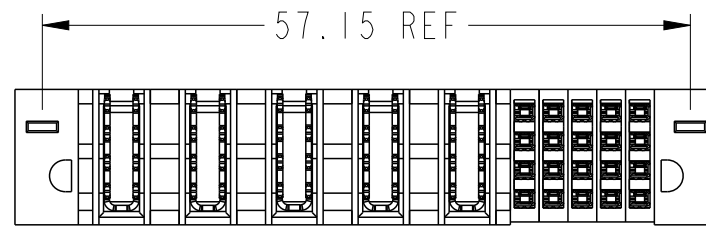


PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



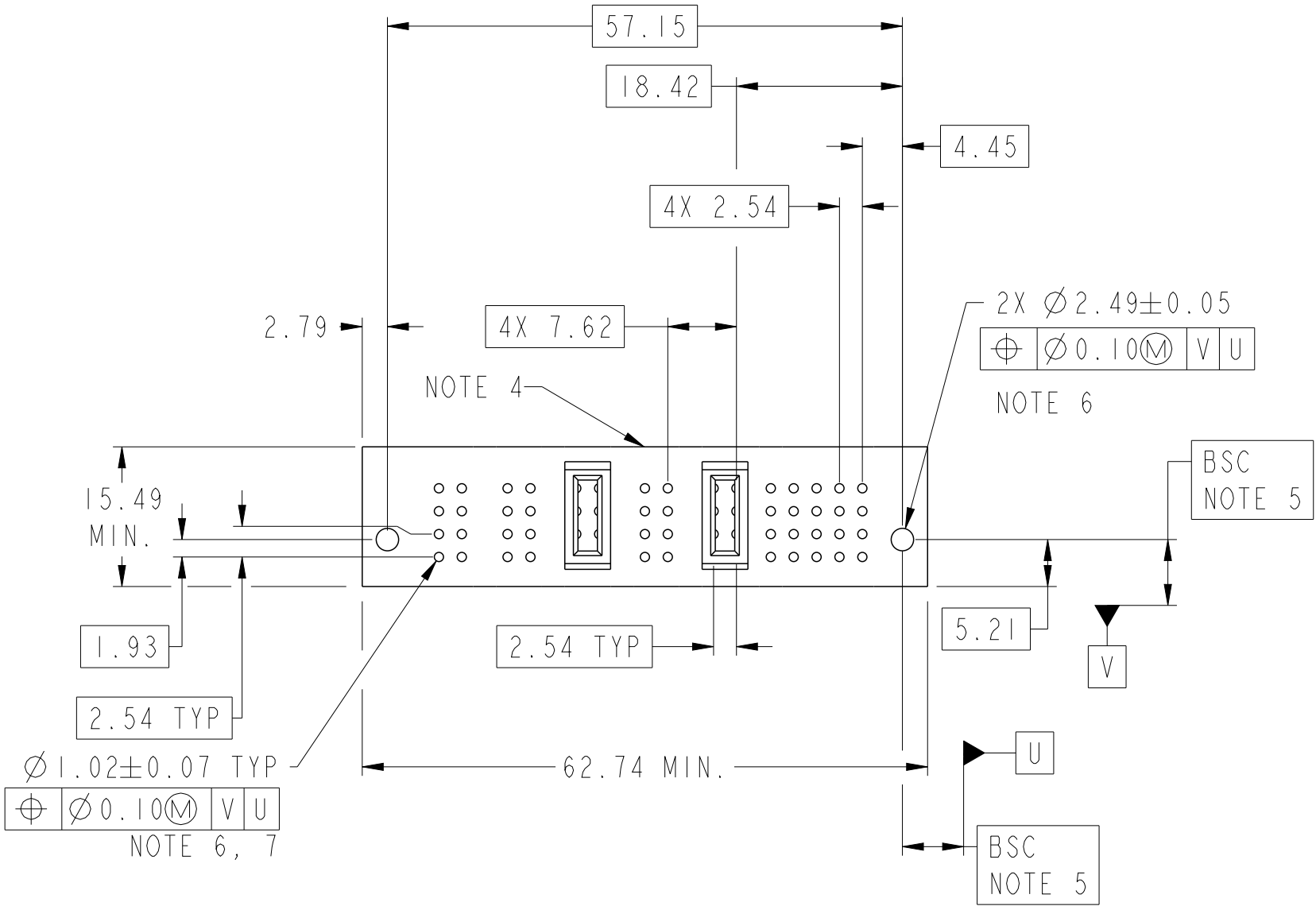
spec ref				dr	Peng-Bing Fu	2013/03/12	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
tolerance std ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Peng-Bing Fu	2013/05/07			ecn no				-
				chr	-	-			rel level				Released
				appr	Pei-Ming Zheng	2013/05/07			product family		PowerBlade+		
surface	linear	0.X	±0.50		title 20S + 5ACP VT PF RECEPTACLE				dwg no 10106123-5005001	rev A			
		0.XX	±0.25										
		0.XXX	±0.10										
	ASME Y14.5	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 1 of 3		



Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS		HIGH POWER					SIGNAL					
		E1	P5	P4	P3	P2	P1	5	4	3	2	1	E2
10106123-5005001LF	D C B A		 HG	 HG	 HD	 HG	 HD	 F	 F	 F	 F	 F	

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HD	MFBL HIGH POWER CONTACT (3.43)
HG	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)



dr	Peng-Bing Fu	2013/03/12	projection	MM	size	A3	scale	3:2			
eng	Peng-Bing Fu	2013/05/07			ecn no	-					
chr	-	-			rel level	Released					
appr	Pei-Ming Zheng	2013/05/07	product family		PowerBlade+						
			title			20S + 5ACP		dwg no	10106123-5005001	rev	A
VT PF RECEPTACLE											
www.fci.com			cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 2 of 3			

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE P/N CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
 - HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
 - SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
 - POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

dr	Peng-Bing Fu	2013/03/12	projection 	MM 	size	scale	
eng	Peng-Bing Fu	2013/05/07			A3	1:1	
chr	-	-			ecn no	-	
appr	Pei-Ming Zheng	2013/05/07	product family	PowerBlade+	rel level	Released	
	title	20S + 5ACP VT PF RECEPTACLE			dwg no	10106123-5005001	rev
www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 3 of 3		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9